





















Взам. инв. № Инв. № дубл

		_	
Знак	Кол-во	Ф отверстия	Металлизация
	2	0.8mm	Есть
0	2	1.7mm	Есть
\Diamond	2	1.6mm	Hem
\bowtie	2	<i>3.3mm</i>	Hem
¢	9	0.9mm	Есть
\$	16	<i>1.0mm</i>	Есть
☆	12	<i>1.2mm</i>	Есть
坎	2	1.8mm	Есть
從	4	<i>3.0mm</i>	Есть
Δ	137	0.5mm	Есть
	188 Total		

Таблица сверловки

	Top Overlay		Слой шелкографии	GTO
Surface Material	Top Solder	0.010 Solder Resist	Слой маски	GTS
Copper	Top Layer	0.036	Слой меди	GTL
		1.400 FR-4	Диэлектрик	
Copper	Bottom Layer	0.036	Слой меди	GBL
Surface Material	Bottom Solder	0.010 Solder Resist	Слой маски	GBS
	Bottom Overlay		Слой шелкографии	GBO
 Общая толщина п	платы: 1,5мм			

Рис.1

- 1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12, ±Т12/2. 2. Общие допуски формы и расположения – ГОСТ 30893.2–2002.
- 3. Плату печатную изготовить в соответствии с ГРЛМ.758714.001ЭСБ, контролировать по IPC-A-600H класс 3.
- 4. Группа жесткости 3 платы печатной по ГОСТ 23752—79.
- 5. Класс точности 3 платы печатной по ГОСТ 23751–86.
- 6. Покрытие финишное платы печатной: HASL.
- 7. Маска паяльная по ГОСТ Р 54849–2011 (IPC–SM–840E:2010) цвет зелёный.
- 8. Шелкография: цвет белый.
- 9. Структура платы печатной показана условно на Рис. 1.
- 10. Тестировать на короткое замыкание и обрыв.
- 11. Остальные TT по ОСТ4 ГО.070.014.

				<i>FP/IM.758714.001</i>					
				Плата печатная	Лит.	Масса	Масштаб		
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	IIIIUIIIU IIEAUIIIAUA					
Разраб.	Катышев			<i>C</i> 44			2:1		
Пров.	Дунаев			<i>CJ</i> T					
Т. контр.	Ильичев				Nucm	Лист	1		
Нач. отд.				CTΦ-2-35-1,5 TY 16-503.161-83		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ПА		
Н. контр.	Хамедов			$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		ГРУП ИНДУ	ПА /СТРИАЛЬНЫХ ОЛОГИЙ		
Утв.	Жуков			19 16-503.161-83	3	TEXH	ОЛОГИИ		
•	Копир	повал		Форм	iam A1				